

无锡智能自控工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币31,000万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

| 序号 | 银行名称 | 授信额度 (万元) | 授信期限 | 担保方式 |
|----|--------------|--------------|------|------|
| 1 | 交通银行无锡东门支行 | 10,000 | 2年 | 信用担保 |
| 2 | 中信银行无锡梅村支行 | 7,000 | 1年 | 信用担保 |
| 3 | 中国建设银行无锡蠡湖支行 | 6,000 | 1年 | 信用担保 |
| 4 | 苏州银行无锡分行 | 8,000 | 1年 | 信用担保 |

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2024-083

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024年8月1日